



2024年7月18日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

中国常山地区での金属受託加工事業新会社（特定子会社）設立、既存子会社の増資と特定子会社への異動及び設備投資（新工場建設）に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、昨日開催の取締役会において、当社子会社である浙江先導精密機械有限公司（以下、「FTAP」）と常山政府投資企業との合弁で金属受託加工を主要事業とする新会社（以下「新会社」）の設立、及び常山地区での新工場建設を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、新会社は当社連結子会社となり、かつ当社資本金の10%を超える出資となる見込みであり特定子会社に該当することから本開示を行うものです。また、本件に伴い1億円の増資を行うことでFTAPについても特定子会社に異動となりますため、あわせて開示いたします。

記

1. 背景、狙い

- 半導体製造装置市場において、近年中国ローカル資本の半導体装置メーカーの成長は著しく、2023年の調整局面のなかにおいても装置需要を下支えしてきました。本年以降もその需要は堅調であり、世界需要の大きな部分を占めることが想定されています。
- 当社は30年来中国で量産拠点を築きグローバルに製品供給をしまりましたが、同時に中国ローカルの半導体装置メーカーとも大手メーカーを含め非常に良好な関係づくりをしております。こうしたなか、中国半導体装置メーカーは今後も高成長を持続させるため、当社を含むサプライヤーあてに生産能力、特に真空チャンバー加工能力、組立能力を重点的に向上させるよう要請してきております。
- 当社は、既存の金属受託加工工場（杭州、常山）でも多くの顧客から認証を頂いているものの、現時点ではすべての顧客需要を満たすことができず、特に将来的に大型の真空チャンバー加工や装置組立の能力不足をどうカバーしていくかを検討し、常山地区での金属受託加工の生産能力増強を行うことを決定しました。これにより中国ローカルメーカー向け市場でのシェア拡大を図っていきます。
- 工場建設については、当社子会社の杭州大和熱磁電子有限公司（以下「FTH」）と協働し進めていきます。
- また、本事業においては常山政府から各種優遇政策や支援（固定資産補助、借入利息補助等）も得られる見込みです。

2. 子会社資本金の増減

		FTAP(中国浙江省)	新会社(中国浙江省)
(1)	現行資本金	1億4,087万中国元（約31億円）	—
(2)	今回増資額	1億中国元（約22億円）	1億中国元（約22億円）
(3)	増資後登録資本金	2億4,087万中国元（約53億円）	1億中国元（約22億円）

※為替レートは1中国元=22.16円

※本増資の実施は中国管理当局の許可取得を前提としております。

3. 設備投資（新工場）の概要

(1) 投資金額	2億6,623万中国元（約59億円） ※1中国元=22.16円 うちFTH: 7,243万元（約16億円） 新会社: 1億9,380万元（約43億円）
(2) 建屋総床面積	約58,000㎡
(3) スケジュール	着工開始: 2024年8月 建屋完成: 2025年7月 設備据付: 2025年10月
(4) 操業開始予定	2025年12月

4. 子会社の概要

1) 新会社（特定子会社）

(1) 名称	浙江富乐德半导体材料有限公司		
(2) 所在地	中国浙江省衢州市常山县龍江路2号		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀賢漢		
(4) 事業内容	半導体装置精密部品の設計、製造、受託加工等		
(5) 資本金	3.05億中国元（約68億円） ※1中国元=22.16円 （設立時の資本金は1億中国元（約22億円））		
(6) 設立年月日	2024年7月中（予定）		
(7) 大株主及び持ち分比率	株主名		持ち分比率
	浙江先導精密機械有限公司 (FTAP)		83.6%
	常山政府投資企業（調整中）		16.4%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社連結子会社であるFTHが議決権の83.6%を保有する子会社	
	人的関係	当社代表取締役が当該子会社の董事を兼任	
	取引関係	該当事項はありません	

2) FTAP（特定子会社に異動）（2024年6月30日現在）

(1) 名称	浙江先導精密機械有限公司 (FTAP)			
(2) 所在地	浙江省衢州市常山县新都工業園區龍江路7号			
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀賢漢			
(4) 事業内容	半導体装置精密部品の設計、製造、受託加工等			
(5) 資本金	1億4,087万中国元（約31億円） ※1中国元=22.16円			
(6) 設立年月日	2014年3月18日			
(7) 大株主及び持ち分比率	株主名		現状	本件後
	杭州大和熱磁電子有限公司 (FTH)		93.0%	95.9%
	杭州先導自動化科技有限公司		1.7%	1.0%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社連結子会社であるFTHが議決権の93.0%を保有する子会社		
	人的関係	当社代表取締役が当該子会社の董事を兼任		
	取引関係	該当事項はありません		
(9) 最近3年間の財政状態及び経営成績	（単位：千中国元） ※円換算：1中国元=22.16円			
決算期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期	
純資産	172,544 （約38億円）	307,176 （約68億円）	312,642 （約69億円）	
総資産	430,767 （約95億円）	771,082 （約171億円）	741,398 （約164億円）	

1 株当たり純資産 (元)	3.45 (約 76 円)	2.18 (約 48 円)	2.22 (約 49 円)
売 上 高	412,899 (約 91 億円)	467,571 (約 104 億円)	542,299 (約 120 億円)
当 期 純 利 益	46,425 (約 10 億円)	43,758 (約 10 億円)	5,466 (約 1 億円)
1 株当たり配当金 (元)	—	—	—

3) FTH (2024年6月30日現在)

(1) 名 称	杭州大和熱磁電子有限公司		
(2) 所 在 地	浙江省杭州市濱江区濱康路 777 号		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢 (当社代表取締役社長兼グループCEO)		
(4) 事 業 内 容	半導体等装置関連事業、電子デバイス事業等		
(5) 資 本 金	16 億 1,549 万中国元 (約 358 億円) ※ 1 中国元=22.16 円		
(6) 設 立 年 月 日	1992 年 1 月 31 日		
(7) 大株主及び持ち分比率	株式会社フェローテックホールディングス 100%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社100%連結子会社	
	人 的 関 係	当社の代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任	
	取 引 関 係	購買代行、債務の保証	

5. 合弁出資者概要 (政府投資企業)

(1) 名 称	常山政府投資企業 (調整中)
(2) 所 在 地	浙江省衢州市

6. 今後の見通し

本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

以 上